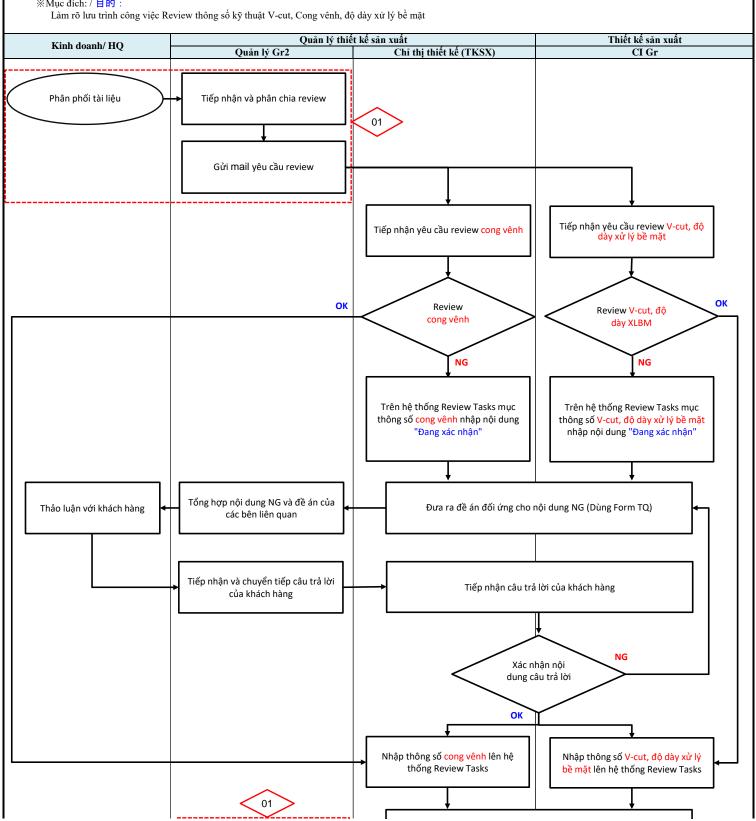
Tài liệu đính kèm số 1 付属書第1 REVXX+1 REV01 Cập nhật 9/29/2025 REV00 Lập mới 7/14/2025 Sửa đối Nội dung Ngày 年月日 REV 改正記事

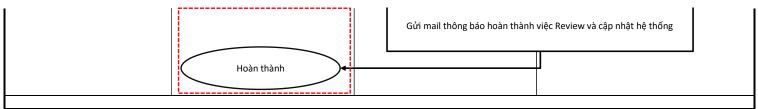
LƯU TRÌNH REVIEW THÔNG SỐ V-CUT, CONG VÊNH, ĐỘ DÀY XỬ LÝ BỀ MẶT

Thiết kế	Kiếm tra	Phê duyệt		
作成	審 査	承 認		
P05 2025 03 29 Trang VIII		PD5 2025. 9.30 K.V.Trung		

LƯU TRÌNH REVIEW THÔNG SỐ V-CUT, CONG VÊNH, ĐỘ DÀY XỬ LÝ BỀ MẶT

※Muc đích: / 目的:



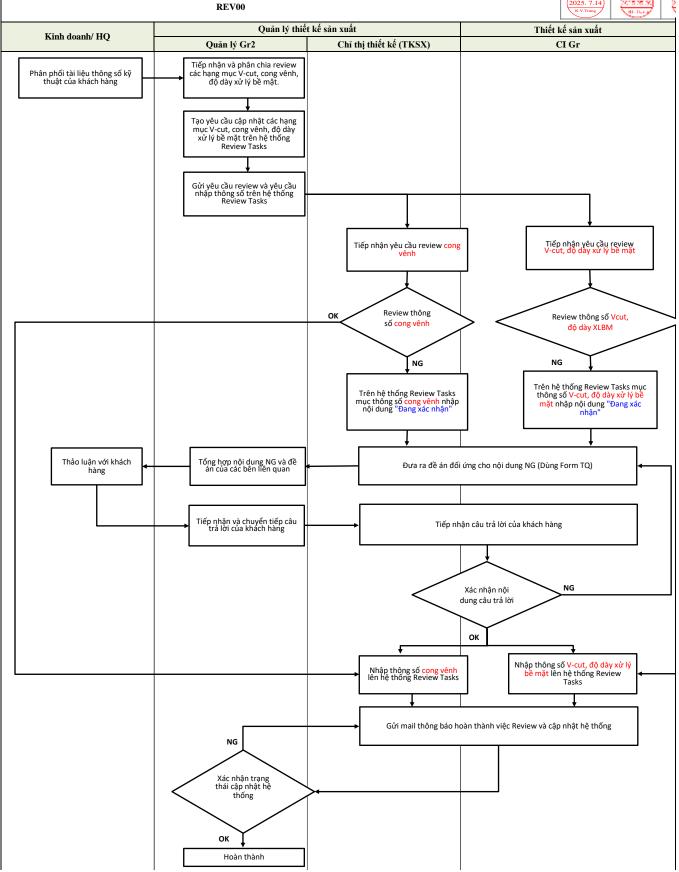


Translator: Nguyễn Thị A (ISO)

MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

LƯU TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG SỐ V-CUT, CONG VỀNH, ĐỘ DÀY XỬ LÝ BỀ MẶT TRÊN HỆ THỐNG MANAGE DOCUMENT





ĺ	I	I	
	1	1	

Sheet No:of.....

-		THAY ĐỔI TIỀU CHUẨN	V	Ví dụ: MMSV				
	CHUAN 雲 進	•	ý tài liệu 文書	ý tài liệu 文書管理				
1/ Tiêu cl								
Số lân sửa đổi 変更回 数		Nội dung sửa đổi 改正記事	Thiết kế 作成	Kiểm tra 審 査	Phê duyệt 承 認	Ngày sửa đổi 年月日		
2/ TLĐK	K: Số lần					Mady sho		
Mã số 番号	So lan sửa đổi 変更回数		Thiết kế 作成	Kiểm tra 審 査	Phê duyệt 承認	Ngày sửa đổi 年月日		
1	. 1	Xóa bước " QL2: Tạo yêu cầu cập nhật các hạng mục V l cong vênh, độ dày xử lý bề mặt trên hệ thống Review Ta và bước " QL2: Xác nhận trạng thái cập nhật hệ thống"		N.T.K.Trang		9/29/2025		
3/ WI:								
Mã số 番号	Số lần sửa đổi 変更回数	Nội dung sửa đổi 改正記事	Thiết kế 作成	Kiểm tra 春 査	Phê duyệt 承 認	Ngày sửa đổi 年月日		
4/ Mẫu b	viển.							
Mã số 番号	Số lần sửa đổi 変更回数	Nội dung sửa đổi 改正記事	Thiết kế 作成	Kiểm tra 審 査	Phê duyệt 承認	Ngày sửa đổi 年月日		

Translator:....

MEIKO ELECTRONICS VIETNAM